

先鋒技術

前線出擊

台積電中科招募面談會

應屆畢業生、優秀求職者 – 即刻把握！

您對於人工智慧的未來充滿憧憬嗎？渴望在AI領域中大展鴻圖、創造影響力？

就是現在，先鋒技術，前線出擊！

先進封裝領航世界，與您一同成就未來！ Join TSMC！

台積電以其在先進封裝技術的創新、定制化服務、一站式解決方案和與最新製程技術的結合等方面的特色，為全球半導體行業的發展貢獻力量。

先進封裝五大特色

AI驅動的封裝技術創新

客製化封裝解決方案

面向AI的研發投入

智能封裝製造與跨領域合作

高度整合的一站式服務

中科面談會時間

▼ 快掃描Qrcode即刻報名本次活動！



7/28 (日)
技術員專場



8/04 (日)
工程師專場

*由於場地空間有限，最終報名結果由台積電招募中心發送之【報名成功通知信件】為主



加入台積 共創奇蹟 🔍

